

刘劲松教授简介

刘劲松教授，1968 年出生，哈尔滨市人。1995 年获哈工大机电控制及自动化专业博士学位，1997 年获上海交大副教授，1998 年日本国山梨大学博士后出站。1999 年就职于世界著名的日本半导体设备公司，2010 年回国创业，创立了上海微松工业自动化有限公司（www.weisong.cn）。职称为正高职，2012 年 8 月出任上海理工大学机械学院特聘教授。

个人荣誉及社会工作：2010 年入选上海市闵行区领军人才；2011 年 4 月入选上海市浦江人才计划；2011 年 8 月入选国家“千人计划”特聘专家；2011 年 12 月当选上海市闵行区人大代表；2012 年获上海市“讲理想、比贡献”科技标兵；上海市第六届“奇士杯”科技企业家创新奖等荣誉称号。

作为项目负责人，2012 年承担了“十二五”国家重大专项“02”专项、2013 年承担了国家电子信息振兴专项；同时作为主要负责人还承担了上海市多项科技攻关和产业化项目。获得多项专利授权。

- 主要专业方向：
- （1）高端半导体芯片制造装备；
 - （2）工业机器人应用系统集成；
 - （3）机电一体化装备设计与制造技术。

刘劲松教授是全球掌握“高端半导体芯片封装设备和太阳能硅片制造设备设计与制造技术”的极少数华人专家之一。刘教授负责技术要素研究开发和产业化工作，研发的部分产品打破了中国同类产品完全依靠进口的历史，填补了许多国家的产业和技术空白。

（刘劲松教授近照）

